賛助会員 各位

公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 ビルメンテナンスフェア実行委員会 委員長 菅澤 一郎

「ビルメンテナンスフェアTOKYO 2026| 出展募集説明会の開催について

師走の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご協力を賜り、 厚くお礼申し上げます。

さて、来年度に開催を予定しております、「ビルメンテナンスフェアTOKYO2026」については、開催日時と開催場所は過日ご案内のとおり、

令和8(2026)年7月2日(木)、3日(金)の両日、東京都立産業貿易センター浜松町館で開催いたします。

つきましては、標記催事への出展をご検討されている皆様を対象に、下記の通り出展募集 説明会(オンライン併用)を開催いたします。以下の方法にてお申し込みください。

当日は、出展に向けた今回の開催概要や出展料などの説明を実施いたします。

記

- 1 日 時 令和8年1月22日(木) 15時00分から(約1時間程度)
- 2 会 場 ①ビルメンテナンス会館4階研修室(荒川区西日暮里5-12-5)
 - ②オンラインによる WEB 視聴
 - ※オンラインでの視聴を希望される皆様には 1/19 (月) までに視聴案内を別 途登録のメールアドレスにお送りします。
- 3 内容・今回の開催概要、出展料などの説明
 - · 出展申込書配布
 - ・質疑応答など
- 4 申込方法 <u>令和8年1月19日(月)</u>までに協会 HPの「ビルメンテナンスフェア」ページの出展募集説明会の参加希望欄で必要事項を記入し、お申し込みください。
- 5 お問合せ 事務局担当:川上 電話 03-3805-7555 メール bmfair@tokyo-bm.or.jp

以上